



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖



连接器后盖产品种类: 无屏蔽, 无屏蔽

连接器后盖产品类型: 尾附件

主要产品材料: 铝合金

主体方向: 直角

连接器接口规格: MIL-C-5015, MIL-DTL-26482 系列 II / MIL-DTL-83723 系列 I 和 III, MIL-DTL-81703 系列 III

产品特性

产品类型特性

连接器后盖产品种类	无屏蔽, 无屏蔽
连接器后盖产品类型	尾附件

主体特性

主要产品材料	铝合金
主要产品电镀材料	镉

接触件特性

主要产品底板材料	无电镀镍
----------	------

壳体特性

主体方向	直角
与连接器形状兼容	圆形

尺寸

产品长度	20.5 mm[.81 in]
------	-----------------

其他

连接器接口规格	MIL-C-5015, MIL-DTL-26482 系列 II / MIL-DTL-83723 系列 I 和 III, MIL-DTL-81703 系列 III
---------	--

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----



欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Cd (3% in Plating)</p> <p>Pb (.3% in Backshell)</p> <p>物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号5-747905-2
9 Rcpt Solder Cup, Gold Flash,

TE 产品编号908751-000
HET-A-04B

TE 产品编号ZPF00000000006925
951-07 R 14-5 S 50

TE 产品编号ZPF000000000108773
951-07 R 14-5 SX 50

TE 产品编号ZPF000000000121529
17942-7 S-A5502

TE 产品编号ER6595-000
D-436-38CS9376

文档



产品图纸

[HEX54-AB-90-15-A5-1](#)

英文版本

数据表/目录页

[HexaShield High Performance Adapters](#)

英文版本

产品规格

[Specification for HexaShield Adapters for Circular Connectors](#)

英文版本